

NT3【一般公開】

応用物理技術の社会実装の加速を目指して(2) ～集積回路技術を例題に～

機関誌『応用物理』2020年8月号特集との連動シンポジウム

2020年9月11日金曜日13:30-18:00

- | | |
|---|----------------------|
| 「日本におけるイノベーションと科学の同時危機 — 脱却の方法はあるのか?」に関する詳細説明」 | 京大・山口栄一氏 |
| 「研究開発の社会実装に向けた“Fun to research”と“Field theory”」 | 元東大・鳥海明氏 |
| 「CMOSイメージセンサを例にした技術の社会実装」 | ソニー(株)・平山照峰氏 |
| 「集積回路関連技術の深化がもたらすビジネスの競争優位の進化」 | アクセンチュア(株)・清水健氏 |
| 「ニューノーマルな時代の知財制度の活用方法」 | 東工大・大嶋 洋一氏 |
| 「技術者が越えるべき壁 -技術調達の視点から-」 | パナソニック(株)・柴田聡氏 |
| 「ビッグデータを価値に変える商社の新しい役割に関する詳細説明」 | 長瀬産業(株)・折井靖光氏、永尾真樹子氏 |
| 「メモリ事業・研究開発から見た応用物理への期待」 | キオクシア(株)・石丸一成氏 |

機関誌企画・編集委員会：東工大・若林整(wakabayashi.h.ab@m.titech.ac.jp), 産総研・齋均、産総研・上川由紀子